PRODUCTION OF PHOTOSENSITIVE RESIN PLATE

Publication number: JP9236910 (A)

Also published as:

Publication date:

1997-09-09

P3869485 (B2)

Inventor(s):

ASHIZUKA MAKOTO; KOJIMA TSUTOMU

Applicant(s):

ASAHI CHEMICAL IND

Classification:
- international:

G03F7/11; G03F7/00; G03F7/20; G03F7/40; G03F7/11;

G03F7/00; G03F7/20; G03F7/40; (IPC1-7): G03F7/00; G03F7/11;

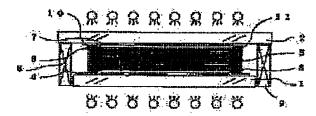
G03F7/20; G03F7/40

- European:

Application number: JP19960044906 19960301 Priority number(s): JP19960044906 19960301

Abstract of JP 9236910 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To keep the surface of a plate nonsticky before, after and during printing by carrying out exposure, removing an unexposed part and post- exposing the whole surface of the resultant plate by irradiation with active light. SOLUTION: A negative film 3 and a cover film 4 are laid on a transparent substrate 1 and allowed to vacuum-deposited to the top of the substrate 1 through holes and grooves in the substrate 1 and vacuum piping. The top of the cover film 4 is coated with a hydrogen abstracting agent, a photosensitive resin layer 5 is laminated and a base film 6 and a masking film 7 are laid on the layer 5.; A transparent substrate 2 is put on spacers 8 for determining the thickness of a photosensitive resin plate, rear exposure for forming the base of the relief part of an image is carried out by irradiation with active light through the substrate 2 and then relief exposure for forming the relief part is carried out by irradiation with active light through the negative film 3 from the substrate 1 side.



Data supplied from the esp@cenet database --- Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-236910

(43)公開日 平成9年(1997)9月9日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
G03F	7/00	5 O 2		G03F	7/00	5 0 2		
	7/11	501			7/11	501		
	7/20	511			7/20	511		
	7/40				7/40			
				客查請求	未請求	請求項の数 2	OL	(全 7 頁)
(21)出願番号		特顧平8-44906		(71)出顧人	000000033			
					旭化成	工業株式会社		
(22)出顧日		平成8年(1996)3		大阪府	大阪市北区堂島道	兵1丁月	12番6号	
				(72)発明者	芦塚 🖟	民		
					静岡県1	富士市鮫島 2番均	色の1	旭化成工業
				1	株式会社			
				(72)発明者	小島 3	勞		
					静岡県1	富士市鮫島 2番地	歯の1	旭化成工業
					株式会社	生内		

(54) 【発明の名称】 感光性樹脂版の製造方法

(57)【要約】

【課題】 印刷中、置き版時において版表面の粘着性が 現れない感光性樹脂版の製造方法を提供する。

【解決手段】 ネガフィルム、上部に水素引き抜き剤が 塗布されたカバーフィルム、及び液状感光性樹脂をこの 順序に配置し、露光、未露光部分の除去を行った後、版 面全面に活性光線を照射する後露光を行うことを特徴と する感光性樹脂版の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ネガフィルム、上部に水素引き抜き剤が 塗布されたカバーフィルム、及び液状感光性樹脂をこの 順序に配置し、露光、未露光部分の除去を行った後、版 面全面に活性光線を照射する後露光を行うことを特徴と する感光性樹脂版の製造方法。

【請求項2】 ネガフィルム、カバーフィルムをこの順序に配置した後、カバーフィルム表面に水素引き抜き剤を塗布配置し、次いで液状感光性樹脂を配置し、露光、未露光部分の除去を行った後、版面全面に活性光線を照 10射する後露光を行うことを特徴とする感光性樹脂版の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は段ボール印刷、フィルム印刷、プレプリント印刷、ラベル印刷のような凸版印刷用の感光性樹脂版の製造方法に関するものであり、特に感光性樹脂版の表面粘着性を改良するための方法に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に液状感光性樹脂を用いた印刷版の 製造は、以下のような方法で行われる。

(1-a) まず図1のように、下部透明基板1の上にネ ガフィルム3及びカバーフィルム4を真空等の手段によ り密着しておき、その上に感光性樹脂層5を積層し、こ れにベースフィルム6とマスキングフィルム7を重ね る。その後、感光性樹脂版の厚みを決めるために、セッ トされたスペーサー8の上に置かれた上部透明基板2を 通して活性光を照射してレリーフ部分の基部を形成させ るためのマスキング露光を行い、次にレリーフ部の画像 30 を形成させるために、下部透明基板1からネガフィルム 3を介して活性光を照射して露光を行った後、図2のよ うにマスキングフィルム7を取り除いて、形成されたレ リーフ部A, Bをベースフィルム6に安定的に固定させ るためのバック露光を上部透明基板2側から行う。また は、(1-b)マスキングフィルムを使用しないで、下 部透明基板1の上にネガフィルム3及びカバーフィルム 4を密着して置き、その上に感光性樹脂層5を積層し、 これにベースフィルム6を重ねる。その後、感光性樹脂 版の厚みを決めるためにセットされたスペーサー8の上 40 に置かれた上部透明基板2を通して活性光を照射して版 の基部を形成させるためのバック露光を行い、次に下部 透明基板1側からネガフィルム3を介して活性光を照射 してレリーフ露光を行う。

【0003】(2)上記(1-a)又は(1-b)の方 にで露光された感光性樹脂版から、適当な洗剤で未硬化 ポリマーの存在を極力なくして粘着性低減をはかろうと おうを洗い出して現像した後、後露光及び乾燥処理を施 して印刷版を得る。一般に、活性光線照射により重合硬 にする感光性樹脂組成物は硬化した後も未反応物が残っ は度増加は認められるが、粘着性除去効果は不十分であていることから、多かれ少なかれ得られた印刷版の表面 50 る。また重合性2重結合の数が2を越えるものについて

10pg = 5 2 3 0 3 1 C

にべとつき、すなわち粘着性を有している。これは印刷版の貯蔵、取り扱いあるいは使用上好ましくない。すなわち、粘着性の大きい版を印刷に供した場合、版の版胴に対する装脱着時のハンドリング上の問題、置き版時における版同士の接着やゴミ付着の問題、さらに被印刷物が紙である場合には、版に対する紙紛の付着、紙ムケ等の問題が挙げられる。特に印刷中、版の粘着性が原因となり紙紛付着や紙ムケを起こした場合、印刷の収率低下をもたらすばかりでなく、印刷を中断し版拭きを行う必

要があり作業低下をもたらす。

【0004】なお、上記製版方法の後露光工程は、現像 後に得られた硬化版の内部及び表面の未反応物を硬化さ せることにより機械的強度を増加させたり、版の表面粘 着性を減じるためにさらに活性光線を印刷版に照射する 工程であるが、後露光を行った印刷版でも表面粘着性の 除去は必ずしも十分ではない。この様な問題を解消する 方法として、後露光時、液体中に感光性樹脂版を浸して 活性光線を照射したり(水中後露光方法)、不活性ガス 中で後露光して感光性樹脂層表面の重合を促進する方 20 法、各種ゴムラテックス、サランラテックス等のコーテ ィング材を感光性樹脂版にコーティングし表面を低粘着 化したり、あるいは酸化剤、還元剤を単独使用もしくは 混合使用し感光性樹脂版を化学処理する方法若しくはこ れらを組み合わせた方法等が採用されている。またコー ティング法の一種として高級アルキル基を有する化合物 (滑剤)を感光性樹脂組成物中に含有させ、製版後経時 で該化合物が印刷版表面に結晶化析出することを利用し た表面粘着性除去方法も提案されている。(特開昭61 -120142号公報参照)しかしながら、これらの方 法は効果そのものが不十分であったり、効果はあっても 使用薬品の取り扱い性が問題となる場合がある。具体的 には、下記のような問題点が挙げられる。

【0005】(1) コーティング法は印刷中にコーティング層が剥がれていくという欠点があり、効果の持続性が不十分である。

(2) 感光性樹脂組成物の種類によっては液体中、不活性ガス中のような酸素を遮断した雰囲気中における後露光でも粘着性除去そのものが不十分な場合がある。

【0006】(3)酸化剤、還元剤を使用する処理方法は、一般に使用する薬剤の取扱いに注意が必要であったり、該処理液が接触する装置に錆止加工が必要になる。特に、上記(2)は、酸素を遮断することにより組成物中の重合性二重結合のラジカル重合を効率よく行わせることによって、三次元構造化させ、機械的強度の増加と同時に、未反応(すなわち、架橋されていない)のプレポリマーの存在を極力なくして粘着性低減をはかろうとするものであるが、プレポリマー1分子中の重合性2重結合の数が2以下のものを多く含む場合などは、機械的強度増加は認められるが、粘着性除去効果は不十分である。また重合性2重結合の数が2を越えるものについて

の場合でも、十分な粘着性除去効果を達成するためには 活性光線の照射時間を非常に長く必要とする。つまり、 現状の製版工程では末端二重結合をすべて反応させるこ とは困難であるし、プレポリマー末端に有する二重結合 がすべて反応しても粘着性が全くない版は得られない場 合が多い。従ってこの様なプレポリマーを含む感光性樹 脂組成物の粘着性除去をより十分に行うためには、重合 性2重結合の重合以外の方法も行わせてプレポリマーを 三次元架橋させることが有効である。

【0007】このような二重結合以外の反応による三次 10元架橋として、特公昭56-16182号公報では、末端二重結合がモノマーあるいはプレポリマーと反応したプレポリマー主鎖の水素を引き抜くことによりラジカルを生成させ、プレポリマー主鎖間に結合を生じさせることにより架橋する方法を開示している。すなわち、活性光線を照射されることによって化合物中の水素原子を引き抜くことのできる水素引き抜き剤を、ラジカル重合性樹脂硬化物の表面層に含浸させた後、該硬化物の含浸部分に300nm以下、好ましくは200~300nmの波長を有する活性光線を照射することによって、ラジカル重合性樹脂硬化物の表面粘着性を除去する方法である。

【0008】また、水素引き抜き剤を含浸する手段として特公昭56-16182号公報では、水素引き抜き剤を溶解した溶液をラジカル重合性樹脂硬化物に刷毛あるいはスプレーにより塗布したり、該水素引き抜き剤溶液にラジカル重合性樹脂硬化物を浸漬する方法を挙げている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記手 30 法により水素引き抜き剤を含浸させた場合、表面粘着性 除去効果は十分に認められるものの通常の工程での製版 に比較して、水素引き抜き剤溶液への浸漬、乾燥が必要 となり製版工程の増加、煩雑化となり、新規設備の投 入、生産量の減少から生じる製版コストの増大といった 問題が起こる。すなわち十分な表面粘着性除去効果を得 るための水素引き抜き剤溶液としては、浸漬時間とのか ね合いもあるが水素引き抜き剤を溶解させるために高濃 度の有機溶媒を多量に使用しなければならず、取り扱い に注意が必要である。取り扱い性を考慮して引火点の高 い溶媒を使用したり、水との混合系により引火点を高く した溶媒を使った場合、室温での放置で溶媒が蒸発しな いため溶液が残っている部分では、版表面への活性光線 の照射量が減少することにより表面粘着性除去が十分で なく版表面にむらが生じる。このため活性光線照射前に 強制的な乾燥が必要となり防爆型の乾燥機、強制排気装 置等、より高価な設備が必要となる。

【0010】そこで、本発明は、従来の水素引き抜き剤 による架橋反応を利用した樹脂硬化物表面層の表面粘着 性除去方法により生じる作業性、あるいは生産性への問 50

題を解決し、表面粘着性の低い凸版印刷用感光性樹脂版の製版方法を提供することを課題とするものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】本願の第一の発明は、ネガフィルム、上部に水素引き抜き剤が塗布されたカバーフィルム、及び液状感光性樹脂をこの順序に配置し、露光、未露光部分の除去を行った後、版面全面に活性光線を照射する後露光を行うことを特徴とする感光性樹脂版の製造方法である。

【0012】また、本願の第二の発明は、ネガフィル ム、カバーフィルムをこの順序に配置した後、カバーフ ィルム表面に水素引き抜き剤を塗布配置し、次いで液状 感光性樹脂を配置し、露光、未露光部分の除去を行った 後、版面全面に活性光線を照射する後露光を行うことを 特徴とする感光性樹脂版の製造方法である。本願の第一 発明の具体的態様としては、以下の態様が挙げられる。 【0013】(1)まず、下部透明基板の上にネガフィ ルム、カバーフィルム、液状感光性樹脂、ベースフィル ム、マスキングフィルム、上部透明基板をこの順序に積 層し、まず上部透明基板を通してマスキング露光を行 い、次いで下部透明基板を通してレリーフ露光をおこな い、更にマスキングフィルムを除去した上で上部透明基 板を通してバック露光を行った後、未硬化の液状感光性 樹脂を除去して感光性樹脂版を作成する方法において、 活性光線を照射されることによって化合物中の水素原子 を引き抜くことができる水素引き抜き剤を、積層時にカ バーフィルムに塗布配置することで液状感光性樹脂の下 部表面層に含浸した後、露光、現像し、硬化後の該表面 層に活性光線を照射する。 または、(2)下部透明基 板の上にネガフィルム、カバーフィルム、液状感光性樹 脂、ベースフィルム、上部透明基板をこの順序に積層 し、まず上部透明基板を通してバック露光を行い、次い で下部透明基板を通してレリーフ露光を行った後、未硬 化の液状感光性樹脂を除去して感光性樹脂版を作成する 方法において、活性光線を照射されることによって化合 物中の水素原子を引き抜くことができる水素引き抜き剤 を、積層時にカバーフィルムに塗布配置することで液状 感光性樹脂の下部表面層に含浸した後、露光、現像し、 硬化後の該表面層に活性光線を照射する。

1 【0014】なお、水素引き抜き剤が塗布配置されたカバーフィルムを用いる第二の発明の場合も、積層時に水素引き抜き剤を、カバーフィルムに塗布配置しないことを除けば、同様の態様がとりうる。また、本願の第一の発明の場合、ネガフィルムの画像を参照し水素引き抜き剤をカバーフィルムの表面の所望の部分のみに塗布することも好ましい態様の一つである。

【0015】本発明によれば、従来の製版工程、製版装置を変えることなく印刷面の粘着性の低い感光性樹脂印刷版を得ることができる。以下、本発明をさらに詳細に説明する。本発明方法が適用される感光性樹脂は、特に

制限されるものではないが、例えば、特公昭52-77 61号公報、特開昭60-191237号公報、特開昭 63-88555号公報、特開平1-245245号公 報等で示される液状感光性樹脂を使用することができ る。

【0016】通常、版厚が4mm以上のいわゆる厚手版を 製造する場合は、まず図1のように、透明基板1の上に ネガフィルム3及びカバーフィルム4を重ねておき、透 明基板1に加工された穴・溝及び真空配管によりネガフ する。その後、カバーフィルム4上に、水素引き抜き剤 を塗布し、さらに感光性樹脂層 5を積層し、これにベー スフィルム6とマスキングフィルム7を重ねる。その 後、感光性樹脂版の厚みを決めるためにセットされたス ペーサー8の上に透明基板2を乗せ、この透明基板2を 通して活性光を照射してレリーフ部分の基部を形成させ るための背面露光 (マスキング露光) を行い、画像のレ リーフ部分を形成させるために透明基板1側からネガフ ィルム3を介して活性光を照射するレリーフ露光を行 う。次にマスキングフィルム7を取り除いて、形成され 20 たレリーフ部A・Bとベースフィルム6を固定させるた めのバック露光を透明基板2側から行う。

【0017】次に、適当な洗剤で未硬化の感光性樹脂を 洗浄除去し、後露光及び乾燥処理を施すことにより印刷 版が得られる。本発明に用いる水素引き抜き剤として は、活性光線照射によって励起し他の化合物中の水素原 子を引き抜くことが可能な有機カルボニル化合物が望ま しいが、該水素引き抜き反応が励起状態のカルボニル基 の他の反応、たとえば、ノリッシュ (Norrish) の1型 反応、すなわちカルボニル化合物が光照射下でそのα位 30 開裂をする反応、又は2型反応、すなわちカルボニル基 のγ位に引き抜かれる水素を持ったケトンが光照射下で オレフィンと低分子ケトン化合物に開裂する反応に比べ 同程度かそれ以上の反応を示す有機カルボニル化合物が 適している。

【0018】本発明に使用し得る代表的な有機カルボニ ル化合物としては、例えば、ベンゾフェノン、4ーブロ モベンゾフェノン、4・4'ージクロロベンゾフェノ ン、4ーメチルベンゾフェノン、4ーヒドロキシベンゾ フェノン、3・5ーヒドロキシベンゾフェノン、4ーフ 40 ェニルベンゾフェノンといった置換又は無置換ベンゾフ

ェノン類:アセトフェノン、4-メチルアセトフェノ ン、3・5-ジメチルアセトフェノン、4-メトキシア セトフェノン、2-あるいは4-クロロアセトフェノ ン、2-クロロー3-(あるいは5-)ニトロアセトフ ェノン、 α - クロロー α - フェニルアセトフェノン、 α , α – \varnothing β – α – α アセトフェノン、4ーヒドロキシアセトフェノン等の置 換又は無置換アセトフェノン類;デオキシベンゾイン、 フェニルナフチルケトン、ベンゾイン、ベンゾインメチ ィルム3及びカバーフィルム4を透明基板1に真空密着 10 ルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインー nープロピルエーテル、ベンゾインーiープロピルエー テル、ベンゾイン-n-ブチルエーテル、ベンゾインiーブチルエーテル、ベンゾインーtーブチルエーテル 等のベンゾインアルキルエーテル化合物といった置換ま たは無置換芳香族ケトン類:p-ベンゾキノン、2・5 ージメチルーpーベンゾキノン、2・6-ジクロローp ーベンゾキノン、9・10-アンスラキノン、2-ブロ モアンスラキノン、1-ニトロー2-カルボキシー9・ 10-アンスラキノン、2-エチルキノン、2-エチル -5・6・7・8-テトラヒドロアンスラキノン、1・ 4-ナフトキノン、2・3-ジクロロナフトキノン、2 ・3-ジメチルー1・4-ナフトキノン、2-エチルー 1・4ーナフトキノン、フエナンスラキノン、1・2-ナフトキノンといった各種 o・p-キノン化合物類;チ オキサントン、2-クロロチオキサントン、2-メチル チオキサントン、2ーイソプロピルチオキサントンとい った置換または無置換チオキサントン類など各種の有機 カルボニル化合物が本発明の水素引き抜き剤として用い ることができる。

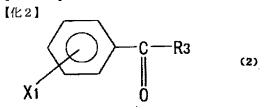
> 【0019】このような水素引き抜き剤の好ましい例と しては、有機カルボニル化合物が、カルボニル炭素に少 なくとも1つの置換、あるいは無置換の芳香族が結合し たものであり、以下に示す式1、式2又は式3で表され る構造を有する有機カルボニル化合物は、本発明の水素 引き抜き剤として効果的である。式1、式2又は式3で 示される化合物は少なくとも1つを使用すればよいが、 もちろん2種以上の水素引き抜き剤を組み合わせて使用 しても良い。

[0020]

【化1】

【0021】(式1中R1、R2は水素原子、炭素数が1~5のアルキル基、炭素数が1~5のアルコキシル基、F、C1、Br、Iのハロゲン原子、炭素数が1~5のヒドロキシアルキル基、炭素数が1~5のヒドロキシアルコキシル基および4級アンモニウム塩誘導体の中から選ばれた基である。)

[0022]



【0023】(式2中X1は、水素原子、F、C1、Br、Iのハロゲン原子、炭素数1~5のアルコキシル基、ヒドロキシル基、炭素数1~5のアルキル基、炭素数が1~5のヒドロキシアルキル基、炭素数が1~5のヒドロキシアルコキシル基、の中から選ばれた基であり、R3は炭素数1~5のアルキル基、炭素数が1~5 *30

*のヒドロキシアルキル基、炭素数1~5のアルコキシル基、炭素数が1~5のヒドロキシアルコキシル基、4級アンモニウム塩誘導体、

[0024]

【化3】

【0025】(但しX2はF、C1、Br、Iのハロゲン原子、水素原子、炭素数1~5のアルキル基、炭素数1~5のアルコキシアルス・炭素数が1~5のヒドロキシアルキル基、炭素数が1~5のヒドロキシアルコキシル基および4級アンモニウム塩誘導体)の中から選ばれた基である。)

[0026]

【化4】

20

【0027】(式3中R4、R5、R6は、水素原子、F、C1、Br、Iのハロゲン原子、炭素数1~5のアルコキシル基、ヒドロキシル基、炭素数1~5のアルキル基、炭素数が1~5のヒドロキシアルキル基はび4級アンモニウム塩誘導体の中から選ばれた基である。)また、重合性二重結合を有する式1、式2又は式3の誘

また、重合性二重結合を有する式1、式2又は式3の誘導体も本発明の水素引き抜き剤として用いることができる。

【0028】この様な化合物として具体的には、ベンソ 50 塩、(4-ベンゾイルベンジル)塩化トリメチルアンモ

フェノン、4・4'ージメトキシベンゾフェノン、4ーヒドロキシベンゾフェノン、デオキシベンゾイン、アセトフェノン、4ーメチルアセトフェノン、2ークロロアセトフェノン、アントラキノン、2ーメチルアントラキノン、2ーエチルアントラキノン、2,4ージエチルチオキサントン、2ークロロチオキサントンなどを例示することができる。また式1、式2又は式3の4級アンモニウム塩誘導体としては、(2ーアクリロイルオキシ)(4ーベンゾイルベンジル) ジメチル臭化アンモニウム 塩 (4ーベンゾイルベンジル) ガルトリメチルアンエ

10

ニウム、2-(3-ジメチルアミノ-2-ヒドロキシブ ロポキシ) -3, 4-ジメチル-9H-チオキサンソン -9-オンメソクロライドなどが挙げられる。

【0029】水素引き抜き剤を未硬化樹脂の表面層に含 浸させるにはどのような方法でもかまわないが、例えば 水素引き抜き剤を適当な溶剤に溶解させて得られた処理 液をハケあるいはスプレーによりカバーフィルム上に途 布し、その後液状感光性樹脂を積層する方法が実用的で ある。また、あらかじめ水素引き抜き剤が塗布されたカ バーフィルムを用いて製版してもよい。

【0030】上記溶剤としては水素引き抜き剤を溶解し 得るものならいずれも使用できるが、該溶剤の蒸発が十 分でないとレリーフ形成にムラが生じるため常温での蒸 発速度が速い溶剤がより好ましい。水素引き抜き剤を溶 液にして用いる場合、その濃度は溶剤100重量部に対 し多くとも2重量部であれば、表面粘着性除去効果は十 分発揮される。その濃度をあまり増大させても意味はな く、むしろ露光後の未硬化樹脂を回収して再使用する場 合は樹脂の感度特性を損なうことになり好ましくない。

【0031】後露光時に、水素引き抜き剤を含浸させた 20 樹脂版に硬化後に照射する活性光線は、水素引き抜き剤 を効率よく励起させる波長領域に波長を有していること が必要である。上述した有機カルボニル化合物を水素引 き抜き剤として用いる場合、紫外線、特に300nm以 下の短波長領域に波長分布を有する紫外線を用いること が好ましい。しかし、200 n m以下に波長を有する活 性光線を空気中で照射する場合、オゾンの発生、硬化物 に対する酸化反応が無視できないため、200~300 nmの波長領域に分布を有する活性光源が好ましい。そ のような活性光源としては、たとえば、低圧水銀灯、殺 30 菌灯、重水素ランプ等を挙げることができる。

【0032】十分な表面粘着性除去効果を得るための適 正露光量は、硬化樹脂版の樹脂組成、樹脂組成に対する 水素引き抜き剤の含浸量により異なるが、少なくとも5 00m J / c m (オーク製作所紫外線測定器UV−M 02により250nmの波長における照射量を測定し、 照射時間から算出した値)以上を必要とし、通常、10 00~3000m J/cm2の範囲で露光することが好 ましい。5000mJ/cm²以上の露光量では版表面 に微少なクラックが生じるので好ましくない。

【0033】本発明において、水素引き抜き剤を含浸さ せた後、露光・現像した硬化樹脂版に対する活性光線の 照射は、通常製版で行われている後露光工程と同時に行 っても良いし、また別途露光工程を設けて行っても良 い。すなわち通常製版の後露光工程とは、機械的強度の 促進を主目的とした現像後硬化物への活性光照射であ り、レリーフ露光に用いる300nm以上の波長領域に 分布を有する活性光源(例えば高圧水銀灯、超高圧水銀 灯、紫外線蛍光灯、カーボンアーク灯、キセノンランプ 性光源を併用して用いられているため、本発明の活性光 線照射を通常行われている後露光工程に供して行うこと が可能であり、また生産性の点で好ましい。

[0034]

【発明の実施の形態】以下、実施例により本発明をさら に詳細に説明する。

(印刷版表面の粘着性評価) 直径50mm、巾13mm のアルミニウム輪の円周部表面にポリエチレンフィルム を貼り付けたものを、あらかじめ付着物を拭き取ったレ リーフ表面層に接触させ、アルミニウム輪に500gの 荷重をかけて4秒間放置した後、毎分30mmの速度で アルミニウム輪を引き上げ、アルミニウム輪がレリーフ 表面から離れる時の粘着力をプッシュブルゲージで読み とるタイプのタックテスター(東洋精機社製)により行 う。タックテスターで測定される値が小さい方が表面粘 着性がない印刷版であるといえる。ただし、本粘着性評 価においては、印刷時に剥がれ落ちてしまうコーティン グ層がない状態で、すなわち感光性樹脂組成中に表面粘 着性除去を目的とした滑剤が含まれる場合は滑剤を除去 して、感光性樹脂基質の粘着性を測定しなければならな V.

【0035】タックテスターによる指示値がおよそ50 gを超えるものは、印刷版表面に異物が付着して印刷物 に不良をきたし、また100gを超えるものは、印刷版 を重ね置きしたときに版同志が密着してしまったり、被 印刷物が紙である場合には印刷面と紙との粘着により紙 ムケの現象が起こる。良好な非粘着性印刷版としては0 gであることが望ましいが、50g以下であれば実用上 粘着性に起因する問題は起こり得ないと考えられてい る。印刷版の中でも特に粘着性が悪いとされている液状 感光性樹脂印刷版では、表面粘着性除去の為の何らかの 処置を施していない場合、タックテスターによる指示値 が100gを超えるものが一般的である。

[0036]

【実施例】液状感光性樹脂APR:F-47(旭化成工 業(株)製)をAWF型製版機(旭化成工業(株)製) を用いて、7mm厚の樹脂版を製版した。成形工程にお いて、下部透明基板の上にネガフィルム、カバーフィル ムを積層しカバーフィルム上に、ベンゾフェノンを20 g/リットル含有するエチルアルコール溶液をハケを用 いて塗布し、エチルアルコールが乾燥後、液状感光性樹 脂APR:F-47を積層し、その上にポリエステルベ ースフィルム及びマスキングフィルムを積層し、上部透 明基板を載置した。2枚の基板の間はスペーサにより保 持した。次いで上下透明基板より真空吸引してネガフィ ルム及びマスキングフィルムの密着性を保ちながら3分 保持した後、上部透明基板及びマスキングフィルムを通 して活性光を照射してマスキング露光を125秒行い、 その後、下部透明基板及びネガフィルムを通して活性光 等)と200~300nmの波長領域に分布を有する活 50 を照射するレリーフ露光を130秒行い、マスキングフ

12

ィルムを除去した。次に上部透明基板を通して活性光を 照射するバック露光を20秒行い画像形成露光を完了し た。

11

【0037】このようにして露光処理した感光層を常法 に従って洗浄液で洗い出し、現像した後、水道水中に現 像後の版を浸せきさせ、紫外線蛍光灯(露光量2000 m J / c m) 、殺菌灯 (露光量1000 m J / c m^{*}) の条件で後露光を実施した。この様にして得られ た版表面の粘着性をタックテスターで測定したところ、 15gであり、測定後、版表面をエチルアルコールを染 10 キング露光とレリーフ露光を終えた状態。) み込ませた布で激しく拭いて、エチルアルコールが揮発 した後、版表面の粘着性をタックテスターで測定したと ころ、20gであった。

[0038]

【比較例】ベンゾフェノンのエチルアルコール溶液を塗 布すること以外は、すべて実施例と同様に製造された版 表面の粘着性をタックテスターで測定したところ、20 0gであり、測定後、版表面をエチルアルコールを染み 込ませた布で激しく拭いて、エチルアルコールが揮発し た後、版表面の粘着性をタックテスターで測定したとこ 20 ろ、400gであった。

[0039]

【発明の効果】本発明による感光性樹脂印刷版の製造方 法では、液状感光性樹脂を用いた印刷版製版工程として 挙げられる露光工程、現像工程、後露光工程、乾燥工程 の一連の作業工程を増やすことがないため製版コストに* * かかる影響は全くない。また本発明により得られる感光 性樹脂版は、印刷前後ならびに印刷中において版表面の 粘着性が現れることはなく、製版を行った後、印刷中、 置き版時において版表面に異物が付着することがないた め版表面を拭く等の作業を行う必要がなく、その作業性 はゴム版を用いる場合とほとんど変わることなく取り扱 い得る。

【図面の簡単な説明】

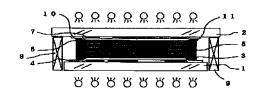
【図1】感光性樹脂版の露光工程の説明用断面図(マス

【図2】バック露光を終えた状態の断面図

【符号の説明】

- 1. 下部透明基板
- 2. 上部透明基板
- 3. ネガフィルム
- 4. カバーフィルム
- 5. 感光性樹脂層
- 6. ベースフィルム
- 7. マスキングフィルム
- 8. スペーサー
 - 9. スペーサー
 - 10. スポンジテープ
 - 11. スポンジテープ
 - A. 大面積レリーフ部
 - B. 小面積レリーフ部

【図1】



【図2】

